

特許異議申立：2021年11月 審決情報

特許庁・審査第四部案件

関連技術	特許番号	異議番号	事件名称	権利者	申立人	審決日	審決結論	出願番号	出願日	技術(特許)分類	代理事務所	海外ファミリ	申立理由	証拠特実文献(件数)	証拠NPL文献(件数)	証拠NPL文献カテゴリ	証拠その他(件数)
電子デバイス	特許第6616265号	2020-700379	加熱部、基板処理装置、及び半導体装置の製造方法	株式会社東京技術研究所,株式会社KOKUSAI ELECTRIC	本間 賢一,河井 清悦	2021/11/25	訂正あり取消	特願2016-175856	2016.09.08	H01L	特許業務法人太陽国際特許事務所	有	第29条第2項	14	4	カタログ、インターネット、書籍、雑誌	0
電気機器(音響システム)	特許第6761618号	2021-700305	吸音材	日本バイリーン株式会社	特許業務法人朝日奈特許事務所	2021/11/24	訂正あり維持	特願2013-264734	2013.12.23	G10K	なし	有	第29条第1項第3号第29条第2項	5	0		0
送配電	特許第6755829号	2021-700269	無線給電システム	株式会社ダイヘン	永井 道雄	2021/11/19	訂正あり維持	特願2017-085855	2017.04.25	H02J	IRD国際特許事務所	有	第29条第1項第3号第29条第2項	1	3	雑誌、書籍	0
デバイス実装	特許第6650176号	2020-700517	熱伝導性シート	積水ポリマテック株式会社	中水 麻衣	2021/11/18	訂正あり維持	特願2019-562669	2019.06.18	H01L	ダイヤ特許事務所	有	第29条第1項第3号第29条第2項第36条第6項第2号	4	0		0
電力システム	特許第6607562号	2020-700347	電源保護装置及びそれを備えた空調和システム並びに電源保護装置の製造方法	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	佐藤 浩子	2021/11/18	訂正あり維持	特願2015-227463	2015.11.20	H02H	オリーブ国際特許事務所	有	第36条第6項第2号第36条第4項第1号第29条第2項	14	4	インターネット、書籍	0
電子デバイス	特許第6818037号	2021-700684	半導体チップの製造方法、キット	富士フイルム株式会社	星 正美	2021/11/12	維持	特願2018-542914	2017.09.29	H01L	いおん特許事務所	有	第29条第2項	15	0		0
電子商取引	特許第6821085号	2021-700697	プラントの保安全管理方法及び保安全管理システム	日揮グローバル株式会社	藤本 歩	2021/11/10	維持	特願2020-504030	2019.09.11	G06Q	特許業務法人弥生特許事務所	有	第29条第2項	1	9	書籍、雑誌	0
デバイスプロセス	特許第6839314号	2021-700852	ウエハ載置装置及びその製法	日本碍子株式会社	小澤 佳郎	2021/11/4	維持	特願2020-043623	2020.03.13	H01L	特許業務法人アイテック国際特許事務所	有	第29条第1項第3号第29条第2項第36条第6項第1号第36条第6項第2号	3	1	インターネット	0
映像システム(テレビジョン)	特許第6191928号	2018-700196	撮像装置	株式会社リコー	キヤノン株式会社	2021/11/01,2020/01/31	訂正あり維持	特願2016-000295	2007.10.27	H04N	伊東国際特許事務所	有	第29条第2項	4	0		0

当社は、信頼できる情報源から得た情報を、確実にお伝えするようあらゆる努力をしておりますが、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。

また、当社は、本資料情報の完全性、正確性について何ら保証するものではなく、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。

なお、本資料に掲載されているすべての情報について、いかなる方法、目的においても無断で使用・複製することはできません。